

# 2021-2027年中国半导体芯片市场运行动态分析及投资趋势预测报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

## 一、报告报价

《2021-2027年中国半导体芯片市场运行动态分析及投资趋势预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/K77161BPLV.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

2018年全球半导体材料市场产值为519.4亿美元，同比增长10.68%。其中晶圆制造材料和封装材料分别为322亿美元和197.4亿美元，同比+15.83%和+3.30%。2018年，在市场产值为322亿美元的半导体制造材料中，大硅片、特种气体、光掩模、CMP材料、光刻胶、光刻胶配套、湿化学品、靶材分别占比33%、14%、13%、7%、6%、7%、4%、3%。分地区来看，目前大陆半导体材料市场规模83亿美元，全球占比16%，仅次于中国台湾和韩国，为全球第三大半导体材料区域。全球各地区半导体材料市场占比半导体制造材料占比 智研数据研究中心发布的《2021-2027年中国半导体芯片市场运行动态分析及投资趋势预测报告》共十二章。首先介绍了中国半导体芯片行业市场发展环境、半导体芯片整体运行态势等，接着分析了中国半导体芯片行业市场运行的现状，然后介绍了半导体芯片市场竞争格局。随后，报告对半导体芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国半导体芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体芯片产业有个系统的了解或者想投资中国半导体芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。 报告目录：第一章半导体芯片行业发展概述第一节半导体芯片行业定义及分类一、行业主要产品分类二、行业主要商业模式第二节半导体芯片行业特征分析一、产业链分析二、半导体芯片行业在国民经济中的地位第三节半导体芯片行业经济指标分析一、赢利性二、成长速度三、附加值的提升空间四、进入壁垒 / 退出机制五、风险性六、行业周期七、行业成熟度分析 第二章半导体芯片行业市场环境及影响分析（PEST）第一节行业政策环境分析（P）一、行业监管体制分析二、行业主要政策动向三、行业相关标准1、国内标准2、国际标准及其他第二节行业经济环境分析（E）一、我国经济环境发展分析1、农业生产形势较好2、工业生产总体稳定3、服务业较快增长4、民间投资增速加快5、商品房待售面积继续减少6、市场销售持续活跃7、贸易顺差大幅收窄8、市场物价涨势温和9、就业形势总体稳定10、居民收入稳步增长11、转型升级成效明显12、财政收入运行持续向好13、一季度金融统计14、一季度社会融资规模二、2021-2027年我国宏观经济形势分析三、2021-2027年投资趋势及其影响预测第三节行业社会环境分析（S）一、人口环境分析二、教育环境分析三、文化环境分析四、中国城镇化率五、科技环境分析六、居民消费观念七、生态环境分析第四节行业技术环境分析（T）一、技术发展二、半导体芯片生产工艺分析三、半导体芯片应用分析 第三章半导体芯片所属行业经济运行分析第一节2015-2019年中国半导体芯片所属行业总体规模分析一、企业数量结构分析二、人员规模状况分析三、行业

投资规模分析四、行业市场规模分析第二节2015-2019年我国半导体芯片所属行业工业总产值分析第三节2015-2019年我国半导体芯片所属行业产品成本利润分析第四节2015-2019年我国半导体芯片所属行业运营能力分析 第四章半导体芯片行业竞争格局分析第一节行业竞争结构分析一、现有企业间竞争二、潜在进入者分析三、替代品威胁分析四、供应商议价能力五、客户议价能力第二节行业集中度分析一、市场集中度分析二、企业集中度分析三、区域集中度分析 第五章中国半导体芯片所属行业进出口市场分析第一节半导体芯片所属行业进出口市场分析一、进出口产品构成特点二、2015-2019年进出口市场发展分析第二节半导体芯片所属行业进出口数据统计一、2015-2019年半导体芯片进口量统计二、2015-2019年半导体芯片出口量统计第三节半导体芯片所属行业进出口区域格局分析一、进口地区格局二、出口地区格局第四节2021-2027年半导体芯片所属行业进出口预测一、2021-2027年半导体芯片进口预测二、2021-2027年半导体芯片出口预测 第六章中国半导体芯片所属行业市场状况研究分析第一节我国半导体芯片所属行业发展状况分析2019年12月我国芯片半导体领域投融资事件12起，较上月增加7起。投融资金额75.39亿元，环比大涨371.2%。从投融资轮次来看，A轮、B轮、Pre-A轮、战略投资投融资事件各2起，A+轮、B+轮、Pre-B轮、天使轮投融资事件各1起。2019年12月我国芯片半导体领域投融资事件轮次分布一、我国半导体芯片所属行业发展阶段二、我国半导体芯片行业发展总体概况三、我国半导体芯片行业发展特点分析四、我国半导体芯片行业商业模式分析第二节2015-2019年中国半导体芯片所属行业市场需求分析一、中国半导体芯片行业市场客户结构二、中国半导体芯片行业市场需求的地区差异三、2015-2019年中国半导体芯片行业市场需求规模分析四、2015-2019年中国半导体芯片行业市场需求影响因素分析五、2021-2027年中国半导体芯片行业市场需求预测六、2021-2027年中国半导体芯片行业市场需求变化趋势第三节2015-2019年中国半导体芯片所属行业市场供给分析一、2015-2019年中国半导体芯片行业市场供给规模分析二、2015-2019年中国半导体芯片行业市场供给影响因素分析三、2021-2027年中国半导体芯片行业市场供给预测第四节中国半导体芯片行业市场供需平衡分析 第七章全球半导体芯片所属行业市场供需状况研究分析第一节北美地区半导体芯片行业市场状况分析一、2015-2019年北美地区半导体芯片所属行业销售量分析二、2015-2019年北美地区半导体芯片所属行业销售收入分析三、2021-2027年北美地区半导体芯片行业市场预测第二节欧洲半导体芯片所属行业市场状况分析一、2015-2019年欧洲半导体芯片所属行业销售量分析二、2015-2019年欧洲半导体芯片所属行业销售收入分析三、2021-2027年欧洲半导体芯片行业市场预测第三节亚洲半导体芯片所属行业市场状况分析一、2015-2019年亚洲半导体芯片所属行业销售量分析二、2015-2019年亚洲半导体芯片所属行业销售收入分析三、2021-2027年亚洲半导体芯片行业市场预测 第八章半导体芯片行业发展趋势分析第一节2019年产业发展环境展望第二节2021-2027年我国半导体芯片行业趋势分析一

、2021-2027年我国半导体芯片行业发展趋势分析1、技术发展趋势分析2、产品发展趋势分析3  
、产品应用趋势分析二、2021-2027年我国半导体芯片行业市场发展空间三、2021-2027年我国  
半导体芯片行业政策趋向四、2021-2027年我国半导体芯片行业价格走势分析五、2019年行业  
竞争格局展望六、2021-2027年半导体芯片市场规模预测第三节影响企业生产与经营的关键趋  
势一、市场整合成长趋势二、需求变化趋势及新的商业机遇预测三、企业区域市场拓展的趋  
势四、科研开发趋势及替代技术进展五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 第九章半导体  
芯片行业重点企业分析第一节英特尔(中国)有限公司一、企业发展基本情况二、企业主要产  
品分析三、企业竞争优势分析四、企业经营状况分析五、企业发展战略分析第二节三星集团  
一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、企业竞争优势分析四、企业经营状况分析  
五、企业发展战略分析第三节高通无线通信技术(中国)有限公司一、企业发展基本情况二、  
企业主要产品分析三、企业竞争优势分析四、企业经营状况分析五、企业发展战略分析第四  
节英伟达半导体科技(上海)有限公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、企  
业竞争优势分析四、企业经营状况分析五、企业发展战略分析第五节超威半导体有限公司一  
、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、企业竞争优势分析四、企业经营状况分析五  
、企业发展战略分析第六节SK海力士半导体(中国)有限公司一、企业发展基本情况二、企  
业主要产品分析三、企业竞争优势分析四、企业经营状况分析五、企业发展战略分析第七节  
美国德州仪器公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、企业竞争优势分析四、  
企业经营状况分析五、企业发展战略分析第八节美光半导体技术有限公司一、企业发展基本  
情况二、企业主要产品分析三、企业竞争优势分析四、企业经营状况分析五、企业发展战略  
分析第九节联发博动科技(北京)有限公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、  
企业竞争优势分析四、企业经营状况分析五、企业发展战略分析第十节深圳市海思半导体有  
限公司一、企业发展基本情况二、企业主要产品分析三、企业竞争优势分析四、企业经营状  
况分析五、企业发展战略分析第十一节华润微电子有限公司一、企业概况二、企业优势分析  
三、产品/服务特色四、经营状况五、企业战略发展规划第十二节杭州士兰微电子股份有限公  
司一、企业概况二、企业优势分析三、产品/服务特色四、经营状况五、企业战略发展规划第  
十三节上海贝岭股份有限公司一、企业概况二、企业优势分析三、产品/服务特色四、经营状  
况五、企业战略发展规划第十四节苏州固锟电子股份有限公司一、企业概况二、企业优势分  
析三、产品/服务特色四、企业战略发展规划 第十章半导体芯片行业发展趋势与投资战略研究  
第一节半导体芯片市场发展潜力分析一、市场空间广阔二、竞争格局变化第二节半导体芯片  
行业发展趋势分析第三节半导体芯片行业发展战略研究一、战略综合规划二、技术开发战略  
三、业务组合战略四、区域战略规划五、产业战略规划六、营销品牌战略七、竞争战略规划  
第四节对我国半导体芯片行业品牌的战略思考一、企业品牌的重要性二、半导体芯片实施品

牌战略的意义三、半导体芯片企业品牌的现状分析四、我国半导体芯片企业的品牌战略五、半导体芯片品牌战略管理的策略 第十一章2021-2027年中国半导体芯片行业的投资风险与投资建议（）第一节2021-2027年中国半导体芯片制造行业的投资风险一、市场风险二、政策风险三、技术风险四、管理风险五、行业进入、退出壁垒风险第二节2021-2027年中国半导体芯片制造行业的投资建议一、中国半导体芯片制造行业的重点投资区域二、行业投资建议第三节提高芯片企业竞争力的策略一、提高中国芯片企业核心竞争力的对策二、芯片企业提升竞争力的主要方向三、影响芯片企业核心竞争力的因素及提升途径2、提升企业核心竞争力的有效途径四、提高芯片企业竞争力的策略 第十二章研究结论及发展建议第一节半导体芯片行业研究结论及建议（）第二节半导体芯片行业发展建议 图表目录：图表：半导体产业链图表：2015-2019年规模以上工业增加值同比增长速度图表：2015-2019年我国钢材同比增速及日均产量图表：2015-2019年我国水泥同比增速及日均产量图表：2015-2019年我国十种有色金属同比增速及日均产量图表：2015-2019年我国乙烯同比增速及日均产量图表：2015-2019年我国汽车同比增速及日均产量图表：2015-2019年我国轿车同比增速及日均产量图表：2015-2019年我国发电量同比增速及日均产量图表：2015-2019年我国原油加工同比增速及日均产量图表：2015-2019年我国固定资产投资（不含农户）同比增速图表：2019年我国固定资产投资（不含农户）主要数据图表：2015-2019年一线城市新建商品住宅销售价格变动对比图表：2019年我国社会消费品零售总额分月同比增长图表：2019年我国社会消费品零售总额主要数据图表：2019年居民人均可支配收入平均数与中位数图表：2019年居民人均消费支出及构成图表：2019年全国居民收支主要数据图表：2019年全国人口数及其构成图表：普通本专科、中等职业教育及普通高中招生人数图表：2015-2019年中国R & D经费支出（亿元）及其增长速度（%）图表：2019年专利申请、授权和有效专利情况图表：2015-2019年我国集成电路产业规模图表：2015-2019年华微电子毛利率及净利润情况图表：2015-2019年半导体芯片行业营运能力指标更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/K77161BPLV.html>